

Союз Советских
Социалистических
Республик



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 669253

(61) Дополнительное к авт. свид.ву -

(22) Заявлено 13.01.78 (21) 2567799/25-26

(51) М. Кл²

G 01 N 1/28//
H 01 J 37/26

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 25.06.79. Бюллетень № 23

Дата опубликования описания 28.06.79

(53) УДК 543.053
(088.8)

(72) Авторы
изобретения

В. А. Лабунов, Л. М. Лыньков, В. Ф. Томилин
и А. М. Кравченко

(71) Заявитель

Минский радиотехнический институт

(54) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

1
Изобретение относится к технике приparationa образцов для исследования в просвечивающих электронных микроскопах и электронографах.

Известен способ, включающий осаждение пленки на диэлектрическую подложку и отделение пленки от подложки в диэлектрической ячейке с деионизированной водой при подаче импульса напряжения на электроды ячейки, одним из которых является сама пленка [1].

Однако при таком способе возможно качественное отделение лишь пленок, обладающих неплотной структурой, т.е. содержащих достаточное количество дефектов например, типа пор, трещин.

Наиболее близок к предлагаемому изобретению способ приготовления тонкопленочных образцов, включающий насыщение поверхности подложки ионами, осаждение пленки и последующее ее отделение [2].

Недостатком известного способа является то, что при отделении диэлектрической пленки необходима дополнительная

2
операция нанесения подслоя металла и это травление после отделения препарируемого образца, что ухудшает качество последнего. Искажается также структура диэлектрической пленки вследствие того, что она осаждается не на подложку, а на подслой металла.

Цель изобретения - повышение качества пленки и эффективности ее отделения.

10 Это достигается тем, что насыщение осуществляют галоген-ионами, а отделение пленки проводят при нагревании до температуры образования галогенсодержащих летучих соединений.

15 Способ осуществляется следующим образом.

20 Очищенную и обезжиренную подложку, выполненную из ситалла, поликора или корунда, помещают в галогенсодержащую плазму тлеющего разряда, насыщают поверхность подложки ионами галогенов, после чего осаждают тонкую диэлектрическую пленку исследуемого материала.

Подложку с пленкой диэлектрика нагревают до температуры образования галогенсодержащих летучих соединений на границе раздела подложка-пленка, что приводит к отслаиванию диэлектрической пленки в виде образцов, пригодных для исследования их структуры методами электронной микроскопии.

П р и м е р. Ситалловую подложку типа СТ50-1 помещают в вакуумную камеру модернизированной установки УВН-71Р-2 над генератором плазмы тлеющего разряда постоянного тока. Откачивают вакуумную камеру до давления $1 \cdot 10^{-5}$ тор, выпускают рабочий газ хлор до давления $5 \cdot 10^{-6}$ тор, зажигают тлею-

щий разряд постоянного тока ($U_p = 1100$ В, $I_p = 100$ мА) и насыщают подложку ионами рабочего газа в течение 5 мин. После чего подложку переводят на позицию напыления, прекращают подачу рабочего газа, откачивают вакуумный объем до давления $5 \cdot 10^{-6}$ тор и напыляют тонкую диэлектрическую пленку SiO_2 . Затем включают нагреватель подложек, нагревают подложку с пленкой до 55 ± 5 °С (температуру контролируют с помощью термопарного датчика), при этом происходит отслаивание пленки.

Таким же образом осаждают некоторые другие диэлектрические пленки. Данные по температуре их отслаивания приведены в таблице.

Материал отслаиваемой пленки	Ионы рабочего газа	Температура отслаивания, °С
SiO_2	Cl^-	55 ± 5
Al_2O_3	Cl^-	185 ± 5
Ta_2O_5	Cl^-, F^-	$245 \pm 5, 235 \pm 10$
Nb_2O_5	F^-	230 ± 5
V_2O_5	Cl^-	160 ± 10

Ф о р м у л а изобретения

Способ приготовления тонкопленочных образцов для электронной микроскопии, включающий насыщение поверхности подложки ионами, осаждения пленки и последующее ее отделение, отличающийся тем, что, с целью повышения качества и эффективности ее отделения, насыщение осуществляют галоген-ионами, а отделение пленки проводят при нагре-

вании до температуры образования галогенсодержащих летучих соединений.

35 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
 1. Авторское свидетельство СССР № 407204, кл. Н 01 Г 37/26, 1971.
 2. Заявка № 2358691, кл. Н 01 Г 37/26, 07.05.76, по которой принято решение о выдаче авторского свидетельства.

Составитель А. Хачатурян

Редактор Л. Гребенникова Техред М. Петко Корректор С. Патрушева

Заказ 3651/35 Тираж 1089 Подписьное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4